

22 – Capacità MOS

Capacità MOS in condizioni di non equilibrio:

Applicazione di potenziali esterni alla giunzione

→ Livello di Fermi non costante

Situazione simile a quella delle giunzioni pn o Schottky,

ma con una fondamentale differenza:

l'ossido *impedisce* il passaggio di corrente

→ La giunzione MOS non è un diodo come gli altri,

piuttosto una *capacità* sui generis:

controllo esterno, via gate, della concentrazione di cariche

libere in un canale p o n consente l'operazione di un dispositivo

a 3 terminali, il MOSFET, che ha proprietà generali simili

a quelle di un BJT, ma che è molto più vantaggioso sotto quasi

tutti i profili

Regime di **svuotamento**: $V_G \pm va$, valori piccoli ~ 0

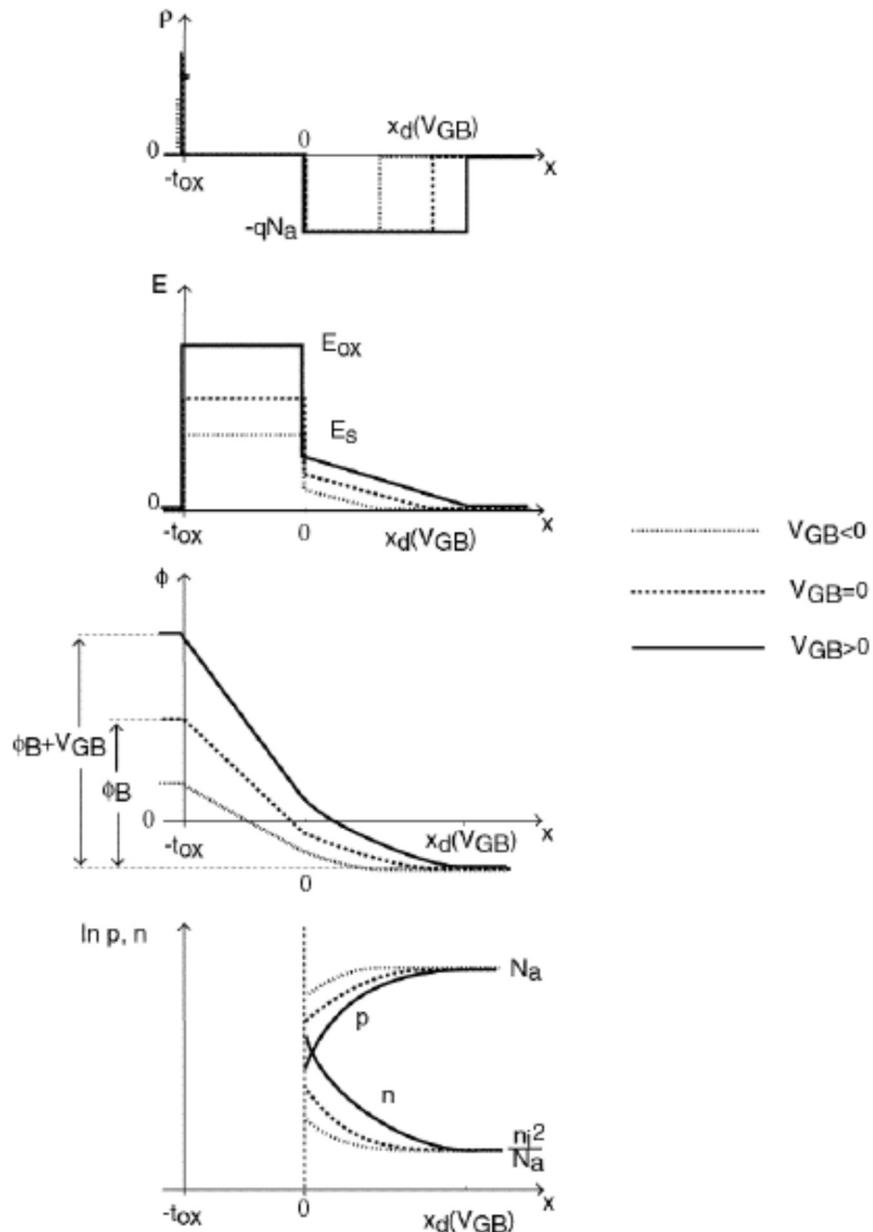
$V_G < 0 \rightarrow$ Attrazione lacune cresce

\rightarrow Strato di svuotamento si restringe

$V_G > 0 \rightarrow$ Attrazione lacune diminuisce

\rightarrow Strato di svuotamento si allarga

Conseguenze su campo, potenziale, concentrazioni:



Fenomeni interessanti per tensioni piu' grandi

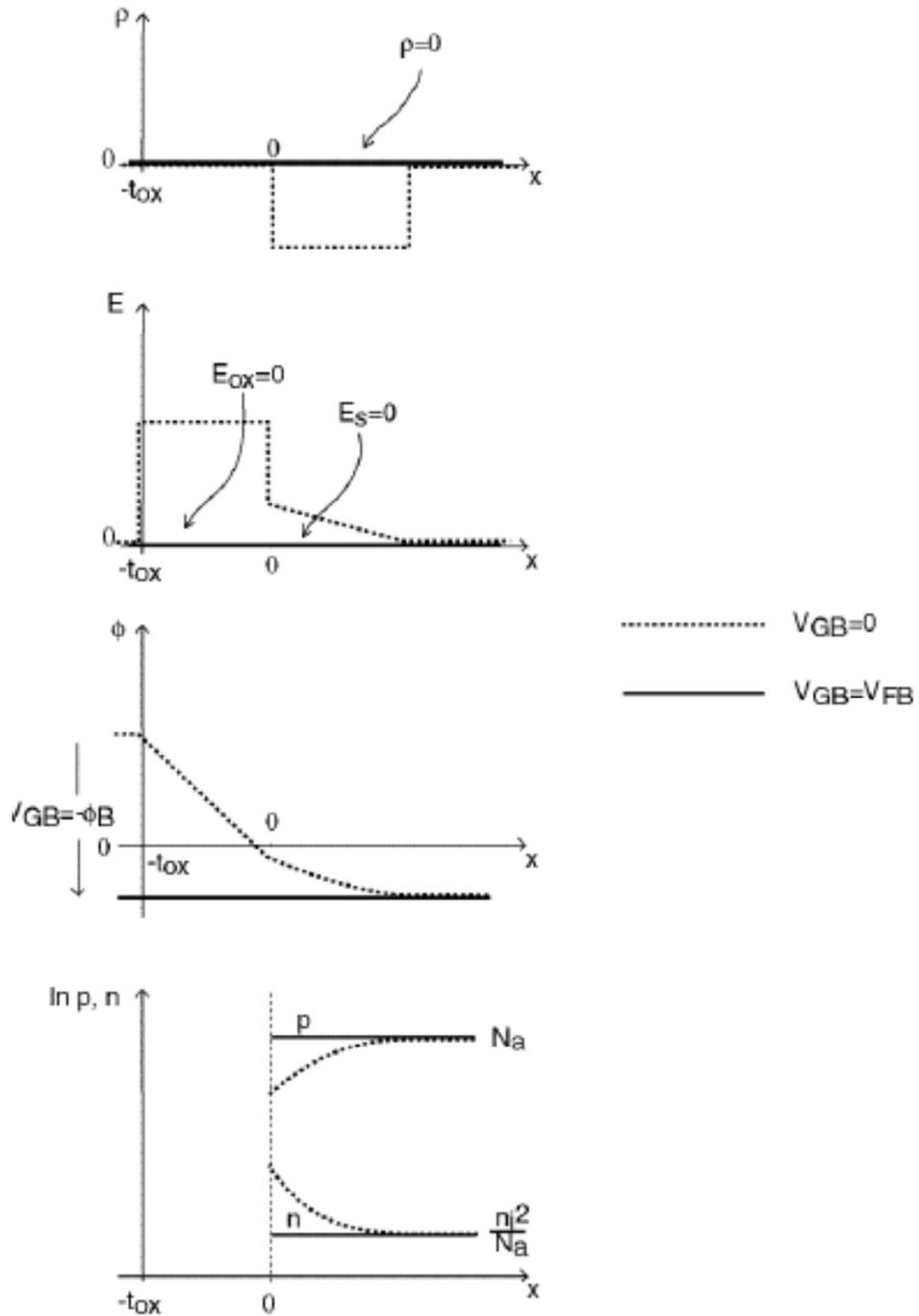
1. Tensioni -ve

Tensione -va caratteristica V_{FB} :

Strato di svuotamento scomparso

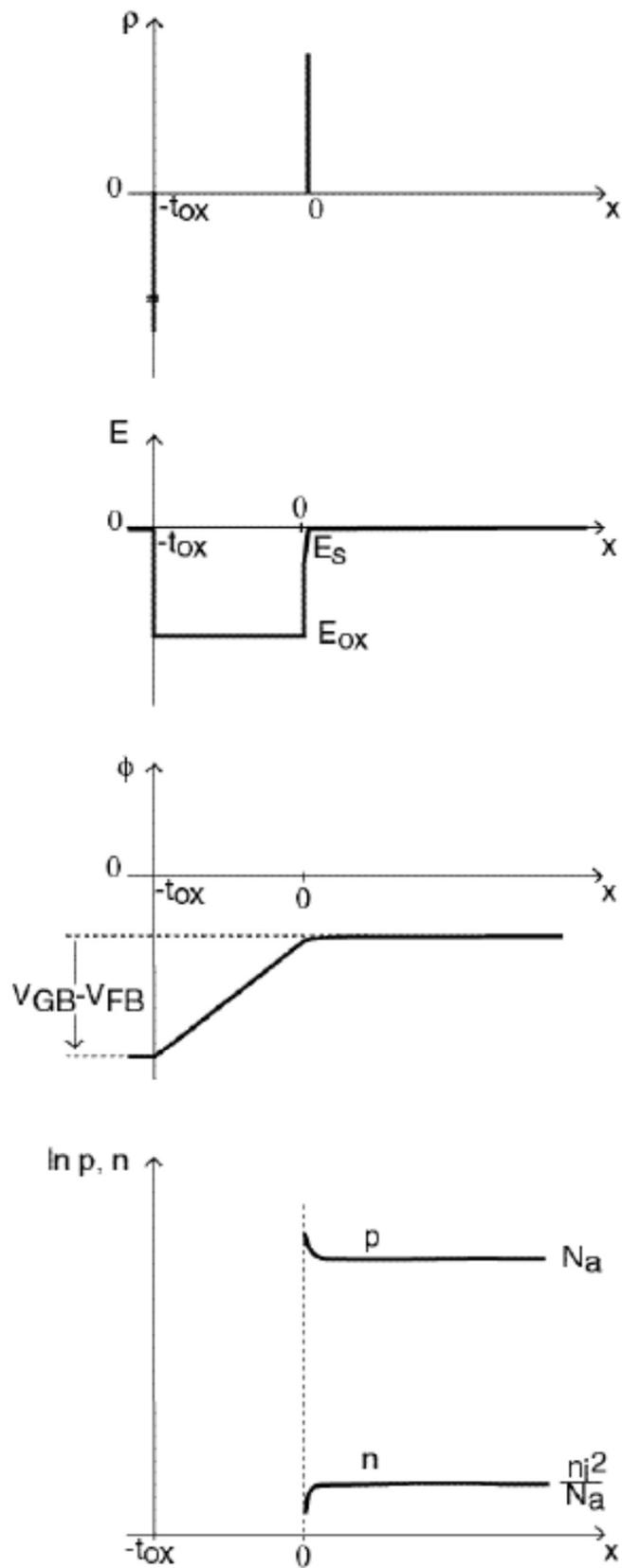
→ Banda piatta ≡ Flatband

$$V_{FB} = -\phi_B$$



Regime di **accumulazione**: $V_G < V_{FB} < 0$

→ Accumulazione di *lacune* all'interfaccia S - Ossido



2. Tensioni +ve

$$0 < V_G < V_T$$

Espansione dello strato di svuotamento all'aumentare di V_G

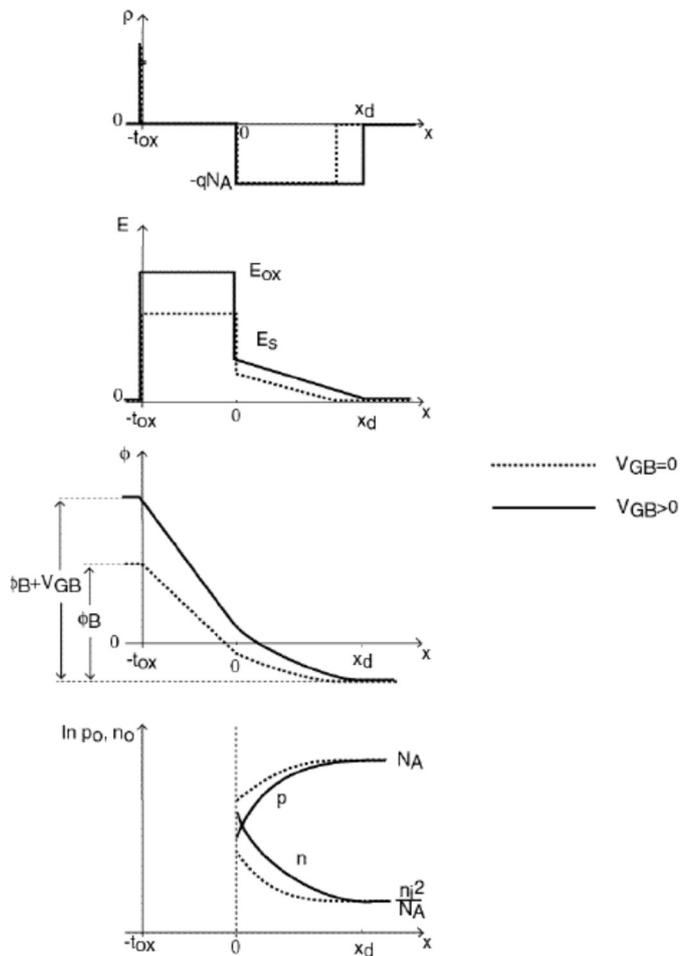
Situazione di quasi equilibrio:

Si applicano i risultati dello stato di equilibrio con $\phi_B \rightarrow \phi_B + V_G$

Nessun passaggio di corrente attraverso lo strato di svuotamento:

Ossido = Isolante

$$\rightarrow J = 0 \rightarrow j_{drift} = -j_{diff}$$



Espansione non illimitata:

Nuovo fenomeno quando $V > V_T$

Tensione caratteristica di soglia V_T t.c. $n(0) = N_A$

→ Concentrazione elettroni = Densità di carica spaziale +va

Calcolo di V_T :

$$n(0) = n_i e^{q\phi(0)/kT}$$

$$\rightarrow \phi(0) \Big|_{V_G=V_T} = \frac{kT}{q} \ln \frac{n(0)}{n_i} \Big|_{V_G=V_T} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i} = -\phi_p$$

Ddp. ai capi del semiconduttore quando $V_G = V_T$:

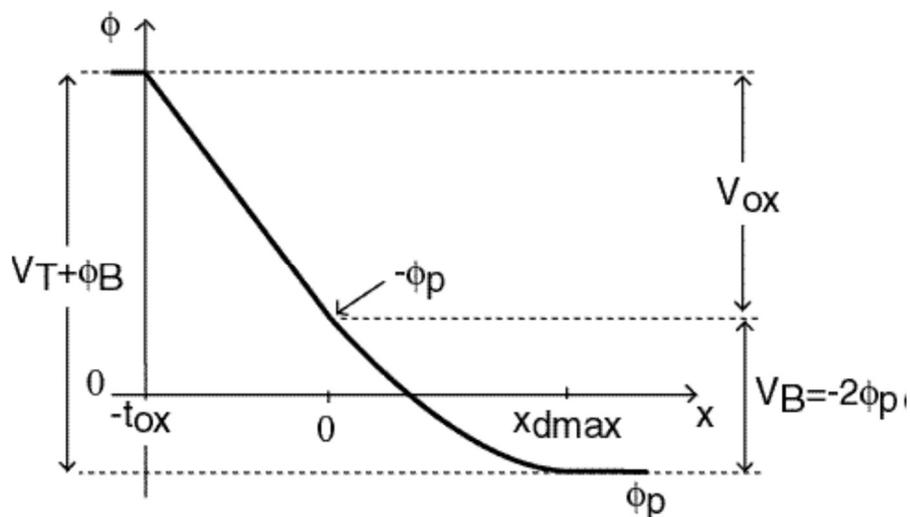
$$\rightarrow V_B(V_T) = -\phi_p - \phi_p = -2\phi_p$$

Ddp. ai capi dell'ossido per $V_G = V_T$:

$$V_B(V_G = V_T) = \frac{qN_A x_d^2}{2\epsilon_s} = -2\phi_p$$

$$\rightarrow x_d(V_T) = x_{d \max} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s (-2\phi_p)}{qN_A}}$$

$$\rightarrow V_{ox}(V_T) = E_{ox}(V_T) t_{ox} = \frac{qN_A x_d(V_T)}{\epsilon_{ox}} = \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2\epsilon_s qN_A (-2\phi_p)}$$



Sommando tutto:

$$V_T + \phi_B = V_B(V_T) + V_{ox}(V_T)$$

$$\rightarrow V_T + \phi_B = -2\phi_p + \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2\varepsilon_s q N_A (-2\phi_p)}$$

$$\rightarrow V_T = -\phi_B - 2\phi_p + \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2\varepsilon_s q N_A (-2\phi_p)}$$

$$\rightarrow V_T = V_{FB} - 2\phi_p + \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2\varepsilon_s q N_A (-2\phi_p)}$$

V_T aumenta con l'aumento del drogaggio

V_T diminuisce con l'aumento della capacita'

$\rightarrow V_T$ diminuisce con la diminuzione dello spessore dell'ossido

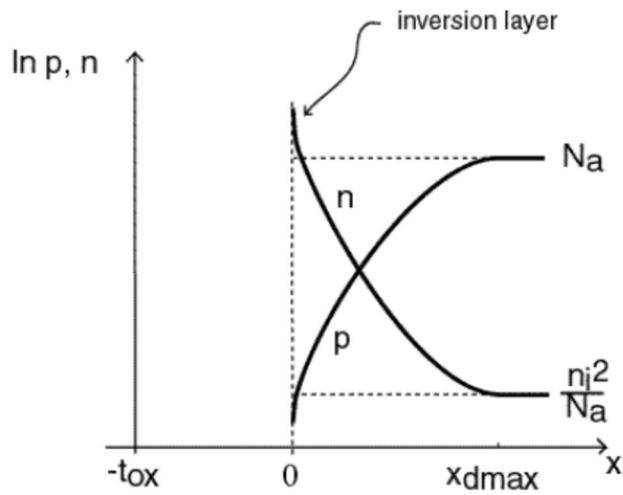
Valore di V_T rilevante per determinare i livelli logici nelle applicazioni digitali dei MOS

Questione molto importante relativamente al consumo di energia e alla dissipazione di potenza

Sopra tensione di soglia:

Regime di **inversione**

→ Accumulazione di *elettroni* all'interfaccia S-Ossido



Giunzione in condizioni $V_G > V_T$:

Concentrazione di elettroni nello strato di inversione controllata da V_G

→ Concentrazione di cariche mobili controllata da tensione sul gate!

Riassunto:

